

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML4

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	$\mu\text{m}$	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	---------------	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2	
A-RS-FR4-ML-0.51mm-018+018-TG150-HF	50200855	33	L2	3	
		510			
		33	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		4	
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	5	

Dicke nach Verpressen

B00: 690  $\mu\text{m}$  Tol+: 100  $\mu\text{m}$  Tol-: 100  $\mu\text{m}$  Dmax: 790  $\mu\text{m}$  Dmin: 590  $\mu\text{m}$ 

Gesamtdicke über alles

0  $\mu\text{m}$  Tol+: 0  $\mu\text{m}$  Tol-: 0  $\mu\text{m}$  Dmax: 0  $\mu\text{m}$  Dmin: 0  $\mu\text{m}$ 

Kundenforderung

Dicke (D): 800  $\mu\text{m}$  Tol+: 100  $\mu\text{m}$  Tol-: 100  $\mu\text{m}$  Dmax: 900  $\mu\text{m}$  Dmin: 700  $\mu\text{m}$ Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig nominal: 714  $\mu\text{m}$ 

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik